



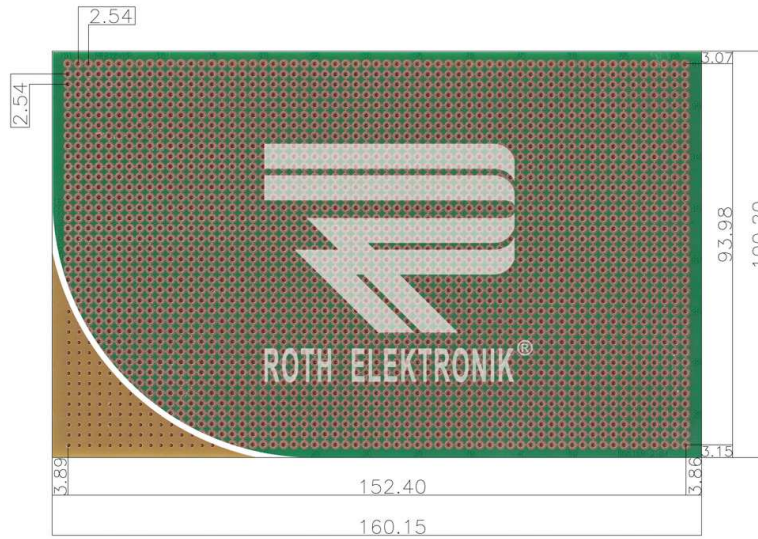
RE212-HP

- SRBP paper FR2 1.50 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Organic soldering protection (OSP)
- Soldering stop mask
- Hole spacing 2.54 x 2.54 mm
- 38 x 61 soldering pads 2.10 mm Ø
- Hole diameter 1.00 mm
- All soldering pads are connected by horizontal and vertical conductor paths
- Manual interruption of the thin conductor paths enables the simple creation of custom layouts
- Size 100 x 160 mm



RE212-HP

- Phenolharz-Hartpapier FR2 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Organischer Oberflächenschutz (OSP)
- Lötstopplack
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 38 x 61 Lötinseln 2,10 mm Ø
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Alle Lötinseln sind durch horizontale und vertikale Leiterbahnen verbunden
- Manuelles Unterbrechen der dünnen Leiterbahnen ermöglicht ein unkompliziertes Erstellen eigener Layouts
- Größe 100 x 160 mm



RE212-HP

- Résine phénolplaste FR2 1,50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Protection organique de la surface (OSP)
- Laque d'arrêt de soudure
- Pas 2,54 x 2,54 mm
- 38 x 61 îlots de brasage 2,10 mm Ø
- Perforation 1,00 mm Ø
- Tous les îlots de brasage sont reliés par des pistes conductrices horizontales et verticales
- Une déconnexion manuelle des pistes conductrices étroites permet de créer en toute simplicité un motif personnalisé
- Dimensions 100 x 160 mm



RE212-HP

- Papel endurecido con resina fenolada FR2 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Protección orgánica de la superficie (OSP)
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- 38 x 61 nodos de soldadura 2,10 mm Ø
- Diámetro de los agujeros 1,00 mm
- Todas las islas de soldadura están unidas por pistas conductoras horizontales y verticales
- La interrupción manual de las pistas conductores finas facilita la elaboración sencilla de un diseño propio
- Tamaño 100 x 160 mm